

農林水産省は、令和7年6月の2025年日本国際博覧会「食と暮らしの未来ウィーク」の期間中に、食・農林水産業と食文化の発展は世界をもっと豊かにつなぐをコンセプトに伝統、多様性、最先端技術等の展示を予定しております。その中で、フードテックに取り組む先進企業・団体に皆様からも、日本のフードテック技術を世界へ発信していただきたく、このたびフードテック官民協議会の会員参加者を対象に展示ブースへの募集を行います。

万博におけるフードテックエリア出展への応募は、フードテック官民協議会会員に限りますので、まだ未加入の方がいましたら、入会してご連絡ください。

#### 概要

(1) 全体タイトル：RELAY THE FOOD～未来につなぐ食と風土～

[参考] 2025年1月24日付け農林水産省プレスリリース

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に出展します：農林水産省）

(2) 開催場所：大阪府 夢洲 EXPOメッセ「WASSE」イベントホール

(3) 実施者：農林水産省、国税庁、文化庁

(4) 期間：令和7年6月7日（土）～6月15日（日）（開場時間は9～21時）

※全体の設営は6月5～6日、撤収は6月16日を予定。

(5) フードテックエリア展示場所：「食と暮らしの未来ウィーク」出展エリア全体の最後の「未来へつなぐ」ゾーン内において、フードテック展示エリア内の一部（約28㎡・約6.0m×4.7mのうち2～8m2程度のスペース）にて展示を行う。

#### 応募方法

詳しくは公募要領をご確認ください。

公募要領：[https://food-tech.maff.go.jp/wp-content/uploads/2025/02/250210\\_万博フードテック出展の募集\\_公募要領.docx](https://food-tech.maff.go.jp/wp-content/uploads/2025/02/250210_万博フードテック出展の募集_公募要領.docx)

企画案：[https://food-tech.maff.go.jp/wp-content/uploads/2025/02/別記様式2\\_企画案.pptx](https://food-tech.maff.go.jp/wp-content/uploads/2025/02/別記様式2_企画案.pptx)